**附件1**

**《鼓楼区集成电路产业发展扶持措施》**

**申报指南**

一、提升规模奖励

**1.申报条件**

2023年度新增规模以上并纳统的集成电路企业。

**2.奖励标准**

市级给予奖励30万元的基础上，区级再给予奖励30万元，每年兑现10万元，分三年兑现。若企业在后两年内任一年度的营业收入低于2000万元，则尚未兑现的奖励资金将不再兑现。

**3.申报材料**

（1）规模提升奖励申请表；

（2）统计联网直报平台打印的上一年度企业财务状况表（表号F103）；

（3）近两年审计报告或财务报表；

（4）近两年完税证明（入库期）。

二、高成长性奖励

**1.申报条件**

规模以上的企业，满足2023年新增地方贡献5%的基础上，其主营业务收入较上年度有新增。

**2.奖励标准**

在满足当年新增地方贡献5%的基础上，其主营业务收入较上年度每新增500万元，给予3万元奖励，单家企业奖励总额最高不超过30万元。

**3.申报材料**

（1）高成长性奖励申请表；

（2）统计联网直报平台打印的上一年度企业财务状况表（表号F103）；

（3）近两年审计报告或财务报表；

（4）近两年完税证明（入库期）。

三、增产增效奖励

**1.申报条件**

2023年主营业务收入首次突破5000万元、1亿元、3亿元、5亿元、10亿元、30亿元的集成电路企业。

**2.奖励标准**

对主营业务收入首次突破5000万元、1亿元、3亿元、5亿元、10亿元、30亿元的集成电路企业，分别给予5万元、10万元、15万元、20万元、30万元、50万元奖励，分二年兑现。若企业下一年度内主营业务收入低于上一年度，则尚未兑现的奖励资金将不再兑现。

**3.申报材料**

（1）增产增效奖励申请表；

（2）统计联网直报平台打印的上一年度企业财务状况表（表号F103）；

（3）近两年审计报告或财务报表；

（4）近两年完税证明（入库期）。

四、PCB工具软件补助

**1.申报条件**

项目建设投资额达500万元（含）以上的新建PCB工具软件、集成电路设计软件、FPGA设计软件等工业软件项目的集成电路企业。

**2.奖励标准**

按照不超过其实际研发投入的5%予以补助，全年补助金额不超过30万元。

**3.申报材料**

（1）PCB工具软件补助申请表；

（2）PCB工具软件购买记录及发票；

（3）统计联网直报平台打印的上一年度企业财务状况表（表号F103）；

（4）近两年审计报告或财务报表。

（5）近两年完税证明（入库期）。

五、IP设计工具费用补助

**1.申报条件**

购买IP用于开展高端芯片研发的集成电路企业。

**2.奖励标准**

按照符合条件的企业IP购买费用的40%给予补助，全年补助金额不超过50万元。

**3.申报材料**

（1）IP设计工具费用补助申请表；

（2）IP设计工具购买记录及发票；

（3）专利或软件著作权等知识产权证明材料；

（4）近两年审计报告或财务报表；

（5）近两年完税证明（入库期）。

六、首流片费用补助

**1.申报条件**

集成电路设计企业或科研机构的新研发芯片产品的初次试流片。

**2.奖励标准**

按照多项目晶圆试流片加工费40%、芯片工程片加工费（含光刻板费）30%的额度进行补助，全年补助金额不超过50万元。申报芯片产品量产前首轮流片为首次在集成电路生产线上完成流片，不含正式量产后批量流片，且在2023年1月1日至2023年12月31日期间内完成（发票和支付凭证时间均须在此期间内）

**3.申报材料**

（1）首流片费用补助申请表；

（2）统计联网直报平台打印的上一年度企业财务状况表（表号F103）；

（3）多项目晶圆试流片加工费或芯片工程片加工费（含光刻板费）的项目订单或合同、发票、付款凭证；

（4）近两年审计报告或财务报表；

（5）近两年完税证明（入库期）。

七、公共服务平台建设补助

**1.申报条件**

经省级以上部门认定的集成电路设计中心或相关公共服务平台，其购买的EDA工具和相关测试设备在申报期当年度内为20家以上企业提供集成电路设计、测试等公共服务。

**2.奖励标准**

按照EDA工具和相关测试设备购置金额的10%给予补助，全年补助金额不超过50万元。

**3.申报材料**

（1）公共服务平台建设补助申请表；

（2）建设单位营业执照；

（3）服务平台认定文件，取得的资质证书及其附件；

（4）平台相关投资清单及购置费用凭证;

（5）2023年所有服务企业清单;

（6）专职技术服务人员证明材料：平台主要负责人简历，专职技术服务人员基本情况表，提供平台专职技术服务人员学历、学位和职称复印件，以及社会保险缴交明细复印件；

八、企业技术创新奖励

**1.申报条件**

2023年度新认定国家级、省级企业技术中心的集成电路企业。

**2.奖励标准**

对当年度新认定国家级企业技术中心的企业，省级给予奖励500万元，市级给予奖励200万元，区级给予奖励50万元；对当年度新认定省级企业技术中心的企业，省级给予奖励50万元，市级给予奖励70万元，区级给予奖励30万元；对当年度新认定市级企业技术中心的企业，市级给予奖励30万元，区级给予奖励10万元。

**3.申报材料**

（1）企业技术创新奖励申请表；

（2）各级企业技术中心正式的认定文件；

（3）专利或软件著作权等知识产权证明材料；

（4）近两年审计报告或财务报表。

（5）近两年完税证明（入库期）。

九、办公用房租金补贴

**1.申报条件**

2023年新引进，租用我区办公场,经区产业链链长制工作领导小组同意的集成电路企业。

**2.奖励标准**

按年租金的20%给予补助，全年补助金额不超过30万元，补助期限不超过3年。

**3.申报材料**

（1）办公用房租金补贴申请表；

（2）办公用房租赁合同及发票；

（3）办公场所照片；

（4）近两年审计报告或财务报表；

（5）近两年完税证明（入库期）

申报所需表格和模板

申报书（封面） 10

信用承诺书 11

规模提升奖励申请表 12

PCB工具软件补助申请表 13

IP设计工具费用补助申请表 14

首流片费用补助申请表 15

公共服务平台建设补助申请表 17

企业技术创新奖励申请表 19

办公用房租金补助申请表 20

专职技术服务人员基本情况表 21

服务企业列表 22

2023年鼓楼区集成电路产业发展专项汇总表........... 23

# 2024年鼓楼区集成电路

# 产业发展专项

# 申报书

 申 报 单 位： （公章）

 注 册 地 址：

 申 报 项 目：

联 系 人：

 联 系 电 话：

鼓楼区工业和信息化局制

2024年

# 信用承诺书

本公司 （企业名称） 统一社会信用代码（组织机构代码）为（18位统一社会信用代码或9位组织机构代码），自愿申报2024年度鼓楼区集成电路产业发展专项

项目，符合申报通知要求，并承诺企业信用良好、无不良信用记录，所提供的申报材料及附属附件真实、合法、准确、完整、有效，无任何伪造、修改、虚假内容，不存在侵犯任何第三方的合法权益，并对所提供资料的真实性负责。如违反承诺，将自愿接受约束和惩戒，同意将违诺行为作为失信信息在公共信用信息平台公示，并愿意承担因此所产生的一切法律责任。

本《信用承诺书》同意向社会公开。

法定代表人签字： 承诺企业：（盖章）

 年 月 日

# 提升规模奖励申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |   （加盖公章） |
| 申报项目名称 | 提升规模奖励/高成长性奖励/增产增效奖励（三选一） |
| 社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 所在地址 |  |
| 法定代表人 |   | 法定代表人身份证号 |  |
| 员工人数 |  | 研发人数 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| **项目情况（选填）** |
| **提升规模** | 首次纳统时间 |  | 纳统行业代码 |  |
| **高成长性** | 2023年度主营业务收入首次突破 | （亿元） |
| **增产增效** | 2023年度主营业务较上年度新增 | （万元） |
| **财务情况（万元）** |
| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年（预估） |
| 营业收入 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 税金总额 |  |  |  |
| 推荐单位：（公章） 时间： 年 月 日 |

# PCB工具软件补助申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |   （加盖公章） |
| 申报项目名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 所在地址 |  |
| 法定代表人 |   | 法定代表人身份证号 |  |
| 员工人数 |  | 研发人数 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| **项目情况（选填）** |
| PCB工具软件购买金额 |  |
| **财务情况（万元）** |
| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年（预估） |
| 营业收入 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 税金总额 |  |  |  |
| 推荐单位：（公章） 时间： 年 月 日 |

# IP设计工具费用补助申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |   （加盖公章） |
| 申报项目名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 所在地址 |  |
| 法定代表人 |   | 法定代表人身份证号 |  |
| 员工人数 |  | 研发人数 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| **项目情况（选填）** |
| IP设计工具购买金额 |  |
| **财务情况（万元）** |
| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年（预估） |
| 营业收入 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 税金总额 |  |  |  |
| 推荐单位：（公章） 时间： 年 月 日 |

# 首流片费用补助申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |   （加盖公章） |
| 申报项目名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 所在地址 |  |
| 法定代表人 |   | 法定代表人身份证号 |  |
| 员工人数 |  | 研发人数 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| **项目情况（选填）** |
| 研发芯片产品名称 |  |
| 产品（项目）简介(500字以内） |  |
| 流片发生时间 |  |
| 多项目晶圆试流片加工费（万元）  |  |
| 芯片工程片加工费（含光刻板费） |  |
| **财务情况（万元）** |
| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年（预估） |
| 营业收入 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 税金总额 |  |  |  |
| 推荐单位：（公章） 时间： 年 月 日 |

# 公共服务平台建设补助申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |   （加盖公章） |
| 申报项目名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 所在地址 |  |
| 法定代表人 |   | 法定代表人身份证号 |  |
| 员工人数 |  | 研发人数 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| **项目情况（选填）** |
| 平台名称 |  |
| 平台简介(500字以内） |  |
| 2023年度服务企业数量 |  | 平台固定产所面积 |  |
| 2023年度平台新增与提供公共服务相关软硬件设备的投资额 |  |
| 投资额金额最大前三笔 | 金额 |  | 开票时间 |  | 购置内容 |  |
| 金额 |  | 开票时间 |  | 购置内容 |  |
| 金额 |  | 开票时间 |  | 购置内容 |  |
| **财务情况（万元）** |
| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年（预估） |
| 营业收入 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 税金总额 |  |  |  |
| 推荐单位：（公章） 时间： 年 月 日 |

# 企业技术创新奖励申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |   （加盖公章） |
| 申报项目名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 所在地址 |  |
| 法定代表人 |   | 法定代表人身份证号 |  |
| 员工人数 |  | 研发人数 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| **项目情况（选填）** |
| 获评企业技术中心等级 |  |
| 获评时间 |  |
| **财务情况（万元）** |
| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年（预估） |
| 营业收入 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 税金总额 |  |  |  |
| 推荐单位：（公章） 时间： 年 月 日 |

# 办公用房租金补助申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |   （加盖公章） |
| 申报项目名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 所在地址 |  |
| 法定代表人 |   | 法定代表人身份证号 |  |
| 员工人数 |  | 研发人数 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| **项目情况（选填）** |
| 办公用房地址 |  |
| 办公用房面积 |  |
| 办公用房承租金额 |  |
| **财务情况（万元）** |
| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年（预估） |
| 营业收入 |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |
| 营业利润 |  |  |  |
| 税金总额 |  |  |  |
| 推荐单位：（公章） 时间： 年 月 日 |

# 专职技术服务人员基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业院校及专业 | 学历 | 任职岗位 | 劳动合同有效期 | 社保缴交起始日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行数不足可自行增加 |

# 服务企业列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 被服务企业名称 | 合同签订时间 | 发票编号 | 合同金额（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 行数不足可自行增加 |
| **合同金额合计（万元）** |  |

2024年鼓楼区集成电路产业发展专项汇总表

主管工信部门： （盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报单位** | **报送项目** | **联系人** | **联系电话** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |